

14.06.00

## 日本特許庁

PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

JP00/02800

REC'D 03 JUL 2000

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年12月28日

Eku

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第375069号

出願人

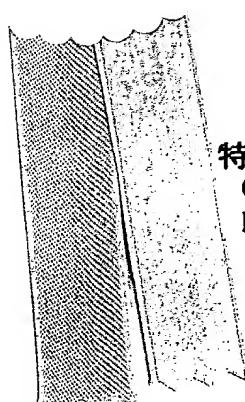
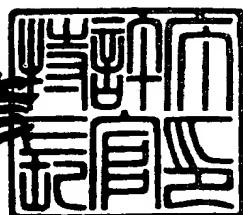
Applicant(s):

小野産業株式会社  
三井化学株式会社PRIORITY  
DOCUMENTSUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 6月 2日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特2000-3040568

【書類名】 特許願  
【整理番号】 33990043  
【提出日】 平成11年12月28日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 B29C 45/73  
【発明者】  
【住所又は居所】 東京都中央区東日本橋3丁目4番14号 小野産業株式  
会社内  
【氏名】 佐藤 義久  
【発明者】  
【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地 三井化学株式  
会社内  
【氏名】 山喜 政彦  
【発明者】  
【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地 三井化学株式  
会社内  
【氏名】 布目 正行  
【発明者】  
【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地 三井化学株式  
会社内  
【氏名】 今川 秋彦  
【発明者】  
【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地 三井化学株式  
会社内  
【氏名】 高村 正隆  
【発明者】  
【住所又は居所】 愛知県名古屋市南区丹後通2丁目1番地 三井化学株式  
会社内  
【氏名】 新藤 和美

【特許出願人】

【識別番号】 000185868

【氏名又は名称】 小野産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】 金田 賢之

【電話番号】 03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋 政幸

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第126426号

【出願日】 平成11年 5月 6日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 089681

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 合成樹脂成形用金型並びに金型温度調整装置及び金型温度調整方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 母型内に入れ子を有し、母型と入れ子の間に断熱層を有し、入れ子のキャビティ表面の近傍に、加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路を一系列設けた金型であって、前記入れ子と母型の嵌合部分に入れ子の膨張分を見込んで隙間を設けることを特徴とする合成樹脂成形用金型。

【請求項2】 前記入れ子の膨張時に発生する熱応力が100Mpa以下になるように、前記隙間を設定することを特徴とする請求項1記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項3】 前記入れ子と母型の間に、前記隙間より小さい隙間を有する嵌合部分を設けることを特徴とする請求項1または2記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項4】 前記嵌合部分の隙間を、1μm～30μmになるように設定することを特徴とする請求項3記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項5】 前記入れ子によって形成されるキャビティ表面より、入れ子の表面を大きくすることを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項6】 前記加熱媒体が蒸気であることを特徴とする請求項1～5記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項7】 請求項1記載の合成樹脂成形用金型において、前記流路の出入側連通路をそれぞれ入れ子の中に設け、該出入側連通路に、母型から断熱された連通管をそれぞれ取り付けることを特徴とする合成樹脂成形用金型。

【請求項8】 前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路を立体成形物の底面部と接触するキャビティ表面の近傍と、当該立体成形物の側壁部と接触するキャビティ表面の近傍の2つの流路群に区分して設ける場合、各流路群相互の端末間距離が、各流路群のピッチを超えないようにすることを特徴とする請求項7記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項9】 前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路を立体成形物の底面部と接触するキャビティ表面の近傍と、当該立体成形物の側壁部と接触するキャビティ表面の近傍の2つの流路群に区分して設ける場合において、各流路群相互の端末間距離が、各流路群のピッチを超える場合、キャビティの角部の両延長線内に更に流路を設けることを特徴とする請求項7記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項10】 前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路と共に、冷却媒体を常時流入させる流路を設けることを特徴とする請求項7、8または9記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項11】 前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路を、可動型と固定型の少なくとも一方に設けることを特徴とする請求項7～10のいずれか1項記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項12】 前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路の水力学相当直径dが3～6mmで、キャビティ表面から流路表面までの距離hが1～10mmであることを特徴とする請求項7～11のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項13】 前記連通流路の水力学相当直径が、前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路の水力学相当直径の1倍～3倍であることを特徴とする請求項7～12のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項14】 前記入れ子は、前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路が設けられている部分と、前記連通流路が設けられている部分とが分割されており、該分割面に媒体シール部材を設けていることを特徴とする請求項7～13のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項15】 前記媒体シール部材が接着剤であることを特徴とする請求項14記載の合成樹脂成形用金型。

【請求項16】 前記請求項1～15のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型によって成形された製品。

【請求項17】 前記請求項1～15のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型内に熱可塑性樹脂を射出した後、熱硬化性樹脂を金型内に注入して前記熱

可塑性樹脂の表面に塗布し、前記流路に加熱媒体を流入させて熱硬化性樹脂を硬化させ、その後、流路に冷却媒体を流入させて熱可塑性樹脂を固化させることを特徴とする合成樹脂成形方法。

【請求項18】 前記請求項1～15のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型の加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返して流入させる流路の、流路入口の上流側および流路出口の下流側に、加熱媒体、冷却媒体を選択的に切り替える流入切替弁および流出切替弁を設け、前記流入切替弁から流出切替弁までの流路に少なくとも1個の加熱媒体、冷却媒体および気体を排出する排出弁を設けることを特徴とする金型温度調整装置。

【請求項19】 前記流入切替弁から流出切替弁までの流路に少なくとも1個のページ用気体を流入する流入弁を設けることを特徴とする請求項18記載の金型温度調整装置。

【請求項20】 前記加熱媒体の流入切替弁の下流側に逆止弁を設けたことを特徴とする請求項18または19記載の金型温度調整装置。

【請求項21】 前記請求項1～15のいずれか1項に記載の合成樹脂成形用金型の流路に加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返して流入させて、キャビティ表面を加熱冷却させる金型温度調整方法であって、冷却媒体から加熱媒体に切り替える際に、前記流路の上流側と下流側の少なくとも一方に設けた排出弁を開いて、気体もしくは加熱媒体で流路内の冷却媒体を排出することを特徴とする金型温度調整方法。

【請求項22】 前記加熱媒体から冷却媒体に切り替える際に、流路内にページ気体を流入することを特徴とする請求項21記載の金型温度調整方法。

【請求項23】 前記加熱媒体の流入開始を、型開きから成形品取出しまでに行うことを特徴とする請求項21記載の金型温度調整方法。

【請求項24】 前記加熱媒体の流入して所定時間経過した後、型閉めを開始することを特徴とする請求項23記載の金型温度調整方法。

【請求項25】 前記加熱媒体を流入してキャビティ表面を所定の温度まで昇温する途中または昇温完了後に、型閉めを開始することを特徴とする請求項23記載の金型温度調整方法。

【請求項26】 前記加熱媒体が、蒸気であることを特徴とする請求項21～25のいずれか1項に記載の金型温度調整方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂等の射出成形や圧縮成形等に用いられる金型であってキャビティ表面が交互に加熱冷却される合成樹脂成形用金型並びに金型温度調整装置及び金型温度調整方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

通常、熱可塑性樹脂の射出成形や圧縮成形等においては、金型温度を上下する時間によって成形サイクルが延びることを避けるために、溶融樹脂をなんとか充填することができ、金型から取り出された製品の変形をなんとか防止することができる共通の金型温度領域を見付けて成形を行なっている。

【0003】

また、熱可塑性樹脂の射出成形において、溶融樹脂を金型に充填する際に金型温度を高くしておくと、樹脂の流動性がよいので薄肉成形に有利であるのみならず金型表面の転写が良好であり、ウエルドラインも目立たなくなることから、溶融樹脂を金型に充填する間だけ金型表面のみを加熱する発明が数多く提案されている。

【0004】

例えば、熱風による加熱方法が特公昭45-22020号公報に、電気ヒータによる加熱方法と水冷の組み合わせが特開昭51-22759号公報に、高周波誘導加熱方法が特開昭55-109639号公報に、キャビティ内に蒸気を吹きこむ方法が特開昭57-165229号公報に、キャビティとコアの間に熱板を挟む方法が特開昭61-79614号公報に、ハロゲン電球で加熱する方法が特開昭64-42217号公報に、電気伝導層による金型表面加熱方法が特開平4-265720号公報に提案されている。

【0005】

また、蒸気や熱水あるいは油などの加熱媒体を冷却媒体と共に回路に通す方法が特開昭56-55219、特開昭58-12739、特開昭60-54828、特開平9-193223各号公報に提案されている。さらに、この方法の改良として、二系統の熱媒体流路を用いる方法が特開平7-100867に、加熱媒体と冷却媒体を別個のタンクから供給しそれぞれに戻す方法が特開昭58-215309号公報に、共通回路部分を極力少なくする方法が特開昭62-208918号公報に、金型加熱時だけ媒体経路の途中で媒体を加熱する方法が特開平1-269515に、閉ループで熱水加熱する方法が特開昭56-37108に提案されている。

○ 【0006】

【発明が解決しようとする課題】

従来の技術で述べた、熱風による加熱方法は、加熱能力が小さい、電気ヒータによる加熱方法や電気伝導層による金型表面加熱方法は、装置が複雑で高価になる、高周波誘導加熱方法は加熱装置の出し入れに時間がかかるとともに装置が高価になる、キャビティ内に蒸気を吹きこむ方法は、適用範囲が金型が濡れても差し支えない成形方法に限られる、キャビティとコアの間に熱板を挟む方法やハロゲン電球で加熱する方法は、製品の取り出しとは別に加熱装置の出し入れに時間がかかるという問題があった。

○ 【0007】

また、共通回路を用いて加熱と冷却を行なう方法は、回路がキャビティ表面より離れていると金型表面だけではなく金型の深部まで加熱、冷却されるので、不必要的加熱と冷却を行なうことになり、加熱と冷却の切り替えに時間がかかると共に、加熱と冷却の応答性が悪くなるという問題があった。

○ 【0008】

また、この方法の改良案である二系統の熱媒体流路を用いる方法は、キャビティ壁の近傍に設けた第一熱媒体回路に、型の加熱時には加熱媒体を、型の冷却時には冷却媒体を流し、キャビティ壁より離間した位置に設けた第二熱媒体回路に、型の加熱時には加熱媒体、冷却媒体または空気を流し、型の冷却時には冷却媒体を流して、成形時間を短縮することを意図しているが、第二熱媒体回路は、そ

の意図をほとんど發揮せず、かえって金型内の流路の加工に手間がかかるという問題があった。

## 【0009】

また、他の改良案である、加熱媒体と冷却媒体を別個のタンクから供給しそれぞれに戻す方法、共通回路部分を極力少なくする方法、金型加熱時だけ媒体経路の途中で媒体を加熱する方法、閉ループで熱水加熱する方法などは、すべて、金型内の加熱冷却方式を改良しようとするものではなく、金型内の加熱冷却方式は従来のままで金型外の部分を改良して成形サイクルを短縮しようとするものである。

本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであって、金型のキャビティ表面の加熱と冷却の切り替えを短時間に、容易に行なうことができる合成樹脂成形用金型並びに金型温度調整装置及び金型温度調整方法を提供することを課題とする。

## 【0010】

## 【課題を解決するための手段】

本発明による合成樹脂成形用金型は、金型の母型内に入れ子を有し、この入れ子に設けた流路に、溶融樹脂を充填する時に加熱媒体を流入し、その後、金型内に形成された製品を固化するために冷却媒体を流入することにより金型から取り出された製品の変形を防止することができる。また、入れ子と母型の間に断熱層を設けることにより、入れ子のみの加熱と冷却が可能となり、加熱冷却時間が短縮すると共に、加熱と冷却の応答性が向上する。

## 【0011】

また、入れ子と母型の嵌合部分に入れ子の膨張分を見込んで隙間を設けているので、入れ子が膨張しても金型内部に熱歪が発生せず、入れ子および母型に疲労が発生しない。

## 【0012】

さらに、前記流路の出入側連通流路を、それぞれ入れ子の中に設けているので母型への熱流が少なくなり、キャビティの温度上昇が早くなる。また、前記出入側連通流路に、母型から断熱された連通管を取り付けているので、母型への熱流

が少なくなり、キャビティの温度上昇が早くなる。

#### 【0013】

##### 【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。

#### 【0014】

図1は、本発明による合成樹脂成形用金型の概略断面図である。同図に示すように、金型の母型1内には、入れ子2が設けられ、この入れ子2にキャビティ3が形成されている。このキャビティ表面4の近傍には、加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路Aが一系列設けられている。なお、図2に示すように加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路Aと共に、冷却媒体を常時流入させる流路A1を設けると、キャビティの一部分を局部的に冷却したい場合に有効である。

#### 【0015】

流路Aの水力学的相当直径dは3~6mmとし、キャビティ表面4から流路A、A1の表面までの距離hは1~10mmとする。また、上記加熱媒体としては、飽和蒸気、過熱蒸気、加圧水、温水などが用いられ、冷却媒体として冷却水が用いられる。

#### 【0016】

上述したように、本発明では、入れ子2に流路Aを設けるので、流路Aの加工が一体金型に加工する場合と比較して容易となり、媒体の滞留のない、かつキャビティ表面温度が均一となる流路Aを形成することができる。また、流路Aを必要とする部分にのみ設け、その他を流路A1とすることにより冷却を早めることができる。また、金型の加熱冷却を必要とする部分にのみ前記入れ子2を設けることにより、金型の部分的な加熱冷却が容易となる。

#### 【0017】

前記入れ子2と母型1の間には、空気による断熱層5が設けられている。この断熱層5は、空気以外の熱伝導率の低い材料でもよい。この断熱層5により、入れ子2は母型1と断熱されて熱負荷が小さくなり、入れ子2のキャビティ表面4の加熱冷却を急速に行うことができる。また、前記母型1には、冷却媒体を常時

流入させる流路Bが設けられている。この流路Bの役割は、母型の温調にあり、これにより、キャビティ表面4の温度変化が金型全体に波及せず、型閉めの際、可動側金型と固定側金型の膨張差によるかじりの恐れがなくなる。なお、上記態様では、断熱層5を設けているが、金型によっては設けなくともよい。また、上記態様では、可動側金型と固定側金型の母型1にそれぞれ入れ子2を設け、この入れ子2にそれぞれ流路Aを形成しているが、一方の入れ子にのみ流路Aを形成してもよい。

#### 【0018】

また、平板成形物を成形する場合、前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路をキャビティ3の表面より外側にも設けることが好ましい。この流路がないと、キャビティ側面より内側から外側への金型内熱流により、キャビティ側面付近でのキャビティ温度が低下する。

#### 【0019】

また、図3に示すように、前記加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路を立体成形物の底面部と接触するキャビティ表面の近傍と、当該立体成形物の側壁部と接触するキャビティ表面の近傍の2つの流路群に区分して設ける場合、各流路群相互の端末間距離Paが、各流路群のピッチPを超えないようにすることが好ましい。なお、前記流路群相互の端末間距離Paが、各流路群のピッチPを超える場合、キャビティ3の角部の両延長線内に更に流路A2を設けることが好ましい。この流路A2がないと、キャビティ3の角部付近でのキャビティ温度が低下する。

#### 【0020】

図4は、入れ子に2段の流路を設けた合成樹脂成形用金型の略断面図である。

#### 【0021】

同図に示すように、本態様の金型は、入れ子2のキャビティ表面4の近傍に設けている加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路Aと、キャビティ表面4より遠い位置に設けている冷却媒体を常時流入させる流路Cの2系列流路構造とされている。また、母型1に冷却媒体を常時流入させる流路Bを設け、更に、入れ子2と母型1の間に断熱層5を設けている。なお、前記流路Aをキャビ

ティの一部に設け、前記流路Cを、前記流路Aが設けられていない部分に対応する部分、もしくはそれより広い部分、または全面に設けててもよい。前記流路Cは、これに冷却媒体を流さないか、または減圧下に保持してもよい。

## 【0022】

上述したように、入れ子2に加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路Aを設けると、入れ子2の膨張により金型内部に熱歪が生じ、入れ子2および母型1に疲労が発生する。そこで、溶融樹脂の充填時に、入れ子2と母型1が近接するか、あるいは僅かな歪みで入れ子2と母型1が密接するようにする必要がある。

## 【0023】

そのため、図5に示すように、入れ子2と母型1の嵌合部分に、入れ子2の熱膨張分を見込んで隙間t1を設ける。この隙間t1は、入れ子2の膨張時に発生する熱応力が100 MPa以下、好ましくは50 MPa以下になるように設定する。

## 【0024】

このように、入れ子2と母型1の嵌合部分に隙間t1を設けると、低温時には、入れ子2と母型1の間にクリアランスができ、温度を上下している間に入れ子2の位置がずれる恐れがあるので、入れ子2と母型1の嵌合部分に、前記隙間t1より小さい隙間t2を有する嵌合部分を設ける。この嵌合部分の隙間t2は、30 μm以下、好ましくは20 μm以下、更に好ましくは10 μm～1 μmとする。

## 【0025】

また、キャビティ形状によっては、図6に示すように、入れ子2の嵌合部分をキャビティ形成部に設けないように、例えば、入れ子2によって形成されるキャビティ表面4より、入れ子2の表面を大きくすることもある。

## 【0026】

上記入れ子の熱膨張対策は、下記のスライドコアを有する金型についても、同様に適用されうる。

## 【0027】

図7は、スライドコアを有する金型の要部断面図であり、(a)は上面図、(b)は正面図であり、(c)は変形例の上面図である。

## 【0028】

図7(b)に示すように、キャビティ3の側部に設けられた第1のスライドコア6の内部には、入れ子2が設けられ、この入れ子2のキャビティ表面4の近傍には、加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路Aが設けられている。前記入れ子2と第1のスライドコア6の間には、断熱層5が設けられている。また、第1のスライドコア6には、冷却媒体を常時流入させる流路Bが設けられている。

## 【0029】

図7(a)に示すように、キャビティ3の長手方向の両端部には、第2および第3のスライドコア7、8が設けられ、キャビティ3の両端を形成している。

## 【0030】

上記金型において、入れ子2と第2および第3のスライドコア7、8の嵌合部分に、入れ子2の膨張分を見込んで隙間t3を設ける。

## 【0031】

図7(c)に示す変形例では、第2および第3のスライドコア7、8の幅を小さくし、かつ入れ子2によって形成されるキャビティ表面4より、入れ子2の表面を大きくして、入れ子2が膨張しても第2および第3のスライドコア7、8に当らないようにしている。

## 【0032】

図8は、固定側金型と可動側金型に設けられた入れ子の加熱冷却回路図である。同図に示すように、固定側金型11と可動側金型12の母型内の入れ子のキャビティ表面近傍に設けられた流路に、加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返して流入させるため、金型流路入口より上流側および金型流路出口より下流側に、加熱媒体、冷却媒体、気体を選択的に切り替える上流側の切替弁(以下流入切替弁と呼ぶ。)Sa、Wa、Aa、Sb、Wb、Abと下流側の切替弁(以下流出切替弁と呼ぶ。)Ds4、WRa、Ds5、WRbを、好ましくは3m以内に、それぞれ設けている。また、前記下流側の流出切替弁Ds4、WRa、Ds5、WR

bより上流の金型流路出口近くには、蒸気用圧力調整弁D s 6、D s 7及び媒体温度検出センサT b 1、T b 2が設けられ、前記調整弁D s 6、D s 7の排出側は排出溝に接続されている。なお、前記下流側の流出切替弁D s 4、D s 5を自動圧力調整弁として、前記調整弁D s 6、D s 7の圧力調整機能を持たせても良い。

## 【0033】

本態様では、加熱媒体として最大1M P a (G)、190°Cの飽和蒸気、冷却媒体として最大0.5M P a (G)、10~95°Cの冷却水、気体として最大0.7M P a (G)の常温の空気を用いている。当然の事ながら、本発明は、本態様で用いられている媒体圧力、温度に限定されるものではない。

## 【0034】

前記蒸気用圧力調整弁D s 6、D s 7を調整して、金型内の流路の圧力損失を小さくすることにより、流路内での蒸気圧力分布を小さくすることができ、金型流路入口近傍のキャビティ表面温度と金型流路出口近傍のキャビティ表面温度との温度差を小さくすることができる。また、金型内での蒸気圧力を高圧に保ったまま、金型内の流路の凝縮水を排出することができるため、飽和蒸気温度を高く保ち、かつ金型内の流路の壁面での蒸気の伝熱係数が向上し、加熱能力が大きくなる。

## 【0035】

前記上流側の流入切替弁S a、W a、A a、S b、W b、A bから金型流路入口までの流路には、それぞれ金型入側ドレン用排出弁D s 2、D s 3が設けられている。また、蒸気用流入切替弁S a、S bの上流側流路には、蒸気入側ドレン用排出弁D s 1、D s 1'が設けられ、その排出側はそれぞれドレンタンク13に接続されている。なお、前記金型流路入口および金型流路出口にそれぞれ連通部材14を設け、この連通部材14に、前記排出弁D s 2、D s 3や圧力調整弁D s 6、D s 7を連結してもよい。また、前記流入切替弁から流出切替弁までの流路に、少なくとも1個のページ用気体を流入する流入弁を設けることもできる。この流入弁から、個別に空気等を流入して配管内の冷却水等を排出することにより、サイクルタイムを短縮することができる。

## 【0036】

また、前記上流側の流入切替弁 S a、W a、A a、S b、W b、A bをそれぞれ縦に配列して、蒸気、冷却水、空気を下から上に流している場合には、蒸気から冷却水に切り替える際に、蒸気用流入切替弁 S a、S bの上部に冷却水が流れこみ、急激な温度変化により蒸気用流入切替弁 S a、S bが損傷することがある。これを防止するため、冷却水を流す前に、前記流入切替弁の下流側に空気を流入することが好ましい。このようにすると、蒸気用流入切替弁 S a、S bの上部に空気だまりができる、冷却水が直接に接触せず、蒸気用流入切替弁 S a、S bの損傷を防止することができる。また、同様の目的で、前記蒸気用流入切替弁 S a、S bの下流側に逆止弁 Cを設けることが好ましい。

## 【0037】

図8および図9を参照して加熱冷却回路の動作を説明する。

## 【0038】

まず、型開き開始前に、上流側の空気用流入切替弁 A a、A bと前記排出弁 D s 2、D s 3を開いて、上流側流路内の冷却水を排出し、同時に上流側の蒸気入側ドレン用排出弁 D s 1、D s 1'を開いて、該流路内のドレンを排出する。

## 【0039】

次に、上記排出弁 D s 2、D s 3を閉じ、流出切替弁 D s 4、D s 5を開き、排出弁 D s 2、D s 3より下流側流路内の冷却水の空気による排出を行う。

## 【0040】

次に、型開き開始から型開き完了または成形品取り出し完了までの間に、空気用切替弁 A a、A bおよび蒸気入側ドレン用排出弁 D s 1、D s 1'を閉じ、蒸気用流入切替弁 S a、S bを開き蒸気の流入を開始する。

## 【0041】

流出切替弁 D s 4、D s 5の開き時間と流路内媒体温度のどちらかが所定値となると流出切替弁 D s 4、D s 5を閉じて、下流側の蒸気用圧力調整弁 D s 6、D s 7を開き、蒸気圧保持を行う。

## 【0042】

次に、上記蒸気用流入切替弁 S a、S bの開き時間と金型温度のどちらかが所

定値となると、型閉め開始信号を出し成形機の型閉めを開始し、型閉めが完了すると、射出を開始する。

【0043】

次に、冷却水の金型への流入について説明する。

【0044】

射出工程が終了すると、上流側の蒸気用流入切替弁S a、S bと下流側の蒸気用圧力調整弁D s 6、D s 7を閉じ、下流側の流出切替弁D s 4、D s 5と上流側の冷却水用流入切替弁W a、W bを開いて、冷却水の流入とドレンの排出を行い、流出切替弁D s 4、D s 5の開き時間と流出媒体温度のどちらかが所定値となると、前記下流側の流出切替弁D s 4、D s 5を閉じて、下流側の流出切替弁WR a、WR bを開いて冷却水の回収を行う。所定時間が経過した後、前記流入切替弁W a、W bと流出切替弁WR a、WR bを閉じ、上記空気により流路内の冷却水の排出および上流側流路内の蒸気によるドレンの排出に移行する。

【0045】

本実施例では、冷却水から蒸気に切り替える際に空気による冷却水の排出を行っているが、空気による冷却水の排出を行わず冷却水から蒸気に切り替える場合もある。

【0046】

上述したように、型閉め開始は、冷却媒体から加熱媒体に切り替えて所定時間経過した後であって、加熱媒体を流入してキャビティ表面が所定の温度まで昇温する途中または昇温完了後に、行うことが好ましい。これにより、型開閉時間を利用でき、成形サイクル短縮につながる。また、固定側金型、可動側金型の合わせ面での熱移動を防止できて固定側と可動側の温度設定が異なる場合に有効である。

【0047】

また、可動側金型と固定側金型の加熱媒体から冷却媒体に切り替える時期を、可動側と固定側でずらすことまたは片方のみに加熱媒体を流入させることにより、金型から取り出された製品のそり方向やひけの発生位置をコントロールすることができる。

## 【0048】

また、キャビティ表面の温度を繰り返して上下して合成樹脂を成形する場合、加熱時のキャビティ表面の温度を、原料樹脂の4.6 kg/cm<sup>2</sup>における荷重撓み温度+（0～70）℃、好ましくは+（0～50）℃、更に好ましくは+（0～30）℃とする。

## 【0049】

次に、入れ子のキャビティ表面の近傍に設ける流路の好ましい配置について説明する。

## 【0050】

図10に示すように、入れ子2に複数のキャビティ温度調節用流路Aを垂直に並列して設け、各上下端を水平に形成された入側連通路15と出側連通路16に接続させ、入側連通路15の下流側端部と、出側連通路16の上流側端部を塞ぐ構成とする。この流路に、加熱媒体として蒸気を流入すると、蒸気の凝縮水が重力の働きで排出しやすいので、蒸気から金型内流路壁面への熱伝達が大きくなり、キャビティ表面の加熱速度を向上させることができる。

## 【0051】

この実施態様では、出入側連通路15, 16を、それぞれ入れ子2の中に設け、この出入側連通路15, 16に、母型1から空気層によって断熱された連通管17をそれぞれ取り付けている。これにより、母型1への熱流が少なくなり、キャビティ3の温度上昇が早くなる。また、キャビティ3の外側に連通路15, 16を設けることにより、連通路15, 16のキャビティ内の温度分布に与える影響が少なくなり、温度分布を小さくできる。

## 【0052】

また、前記複数の流路Aの水力学相当直径dおよび有効長さはそれぞれ等しくすることが好ましい。これにより、キャビティ近傍に形成した複数の流路Aを流れる媒体の流量を均一にして、キャビティ表面の温度分布を小さくすることができる。

## 【0053】

また、前記入側連通路15と出側連通路16の水力学相当直径Dは、前記流

路Aの水力学相当直径dの1倍～3倍とする。これにより、両連通流路15, 16の圧力損失が小さくなり、キャビティ近傍に形成した流路Aに流入する蒸気温度が均一化し、キャビティ表面の温度分布を小さくすることができる。

#### 【0054】

また、図11に示すように、入側連通流路15を入れ子の左右に垂直方向に対向して設け、各流路の内側に近接して、出側連通流路16を垂直方向に対向して設け、一側の入側連通流路15から他側の出側連通流路16に、それぞれ複数のキャビティ温度調節用流路Aを平行に、または下流側に向けて下方に傾斜して接続し、両入側連通流路15の上下端部および両出側連通流路16の上端部を塞ぎ、両流入側連通流路15の上端側から媒体を流入する構成とする。これにより、媒体が対向して供給されるので、キャビティ表面の温度が均一になる。

#### 【0055】

上記両流路配置では、一体の入れ子の中に、加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路とその連通流路を設けているが、入れ子を、加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路が設けられている部分と、連通流路が設けられている部分とに分割してもよい。この場合、分割面に接着剤等の媒体シール部材を設ける。

#### 【0056】

本発明による合成樹脂成形用金型は、キャビティ表面を短時間に加熱、冷却できるので、金型内に熱可塑性樹脂を射出した後、熱硬化性樹脂を注入して、塗装成形品を得るインモールドコーティングに適している。すなわち、本発明による金型内に熱硬化性樹脂を注入して熱可塑性樹脂の表面に塗布した後、流路に加熱媒体を流入させて熱硬化性樹脂を硬化し、その後、流路に冷却媒体を流入させて熱可塑性樹脂を固化することにより容易に塗装成形品を得ることができる。

#### 【0057】

本発明による金型に適用される原料樹脂としては、塩化ビニル樹脂（硬質、軟質を含む樹脂組成物、以下同じ）、アクリル酸エステル系樹脂（酸としてアクリル酸、メタクリル酸など、アルキル基としてメチル基、エチル基など）、スチレン系樹脂（一般、高衝撃など）、アクリロニトリルースチレン系樹脂、アクリロ

ニトリルースチレン-ブタジエン系樹脂、変性ポリフェニレンオキサイド、ポリカーボネート、ポリスルファン、ポリアリレート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルスルファンなどの非晶質性樹脂、ポリエチレン系樹脂（低密度、線状低密度、中密度、高密度など）、ポリプロピレン系樹脂（ホモポリマー、ランダムポリマー、ブロックポリマーなど）、ポリブテン-1、ポリメチルペンテン-1、弗素系樹脂（ポリ弗化ビニリデンなど）、ポリオキシメチレン、ポリアミド樹脂（6、66など）、テレフタル酸エステル系樹脂（ポリエチレンテレフタート、ポリブチレンテレフタートなど）、ポリフェニレンサルファイト、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケトン、ポリイミドなどの結晶性樹脂、液晶ポリマー（芳香族ポリエステル系、芳香族ポリエステルアミド系など）、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン樹脂、アルキッド樹脂などの熱硬化性樹脂、およびこれらのアロイ、フィラー配合物（タルクなどの粒状フィラー、ガラス纖維などの纖維状物）などがある。

#### 【0058】

また、本発明による金型が適用される成形方法としては、射出成形法、トランスマルチ成形法、圧縮成形法、反応射出成形法、ブロー成形法、熱成形法などを含み、射出成形法として、通常の射出成形法の他に、射出圧縮法、局部加振・加圧法、ガスプレス法、ガスアシスト法、中空成形法、サンドイッチ成形法、2色成形法、インモールド成形法、プッシュプル成形法、高速射出成形法などがある。

#### 【0059】

##### 【発明の効果】

本発明は、以上説明したように構成されているので、以下に記載されているような効果を得ることができる。

- (a) 金型の加熱と冷却を短時間に行うことができる。
- (b) 溶融樹脂を金型に充填する際、金型を加熱すると、
  - ① 溶融樹脂の流動性がよくなり薄肉成形ができる。

#### 【0060】

- ② 製品表面の配向が少なく、その層が薄いので、製品の反りやひねりを小さ

くできる

③ 結晶性樹脂については表面硬度が上がる。

【0061】

④ 樹脂のウェルドがない、シボの転写がよい、光沢がよい、樹脂に含まれるガラス繊維が表面に露出しない、その他フローマークなどの表面欠陥がない製品が得られる。

(c) 金型から取り出し後の製品の変形を防止することができる。

(d) 製品の肉厚が薄い側から厚い側に樹脂を流すと、金型内で薄い部分が先に固化して、まだ固化していない厚い部分に樹脂が送られないため、厚い部分にひけが生じるが、金型を加熱することにより、このような不具合を防止することができる。

(e) 金型の加熱と冷却を行う流路を入れ子に設けるので、流路の加工が容易となる。

(f) 金型の母型の任意の個所に、入れ子を設けることにより、金型の任意の個所の加熱、冷却が容易となる。

(g) 入れ子と母型の間に断熱層を設けると、入れ子のみの加熱と冷却が可能となり、加熱冷却時間が短縮すると共に、加熱と冷却の応答性が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明による合成樹脂成形用金型の概略断面図である。

【図2】

図1に示す金型において、常時冷却用流路を設けた金型の概略断面図である。

【図3】

キャビティの側面に流路を設けた金型の概略断面図である。

【図4】

入れ子に2段の流路を設けた合成樹脂成形用金型の概略断面図である。

【図5】

入れ子の嵌合部分に隙間を設けた状態を示す図である。

【図6】

入れ子の嵌合部分とキャビティ形成部の関係を示す図である。

【図7】

スライドコアを有する金型の要部断面図である。

【図8】

可動側金型と固定型金型に設けられた入れ子の加熱冷却回路図である。

【図9】

加熱冷却回路の動作図である。

【図10】

キャビティ表面の近傍に設ける流路の配置図である。

【図11】

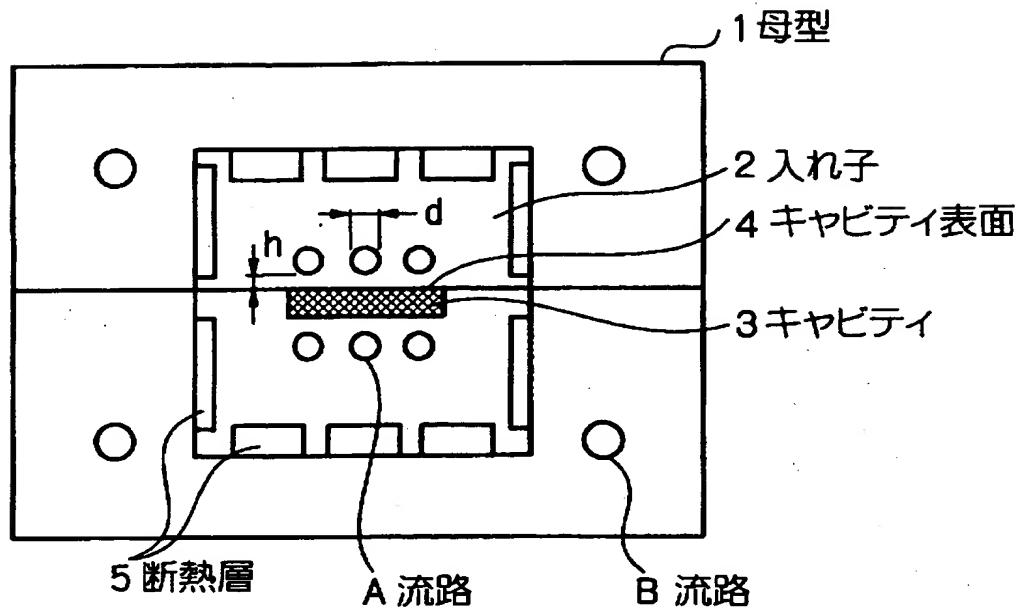
キャビティ表面の近傍に設ける流路の他の配置図である。

【符号の説明】

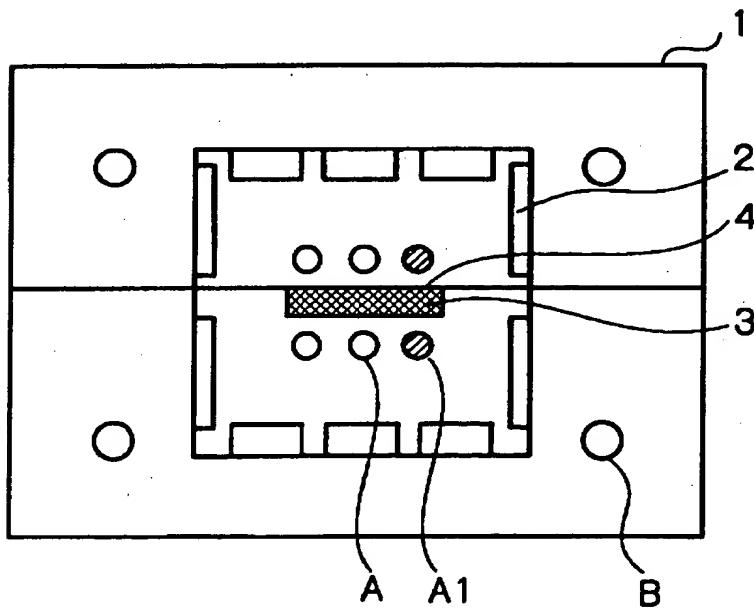
- 1 母型
- 2 入れ子
- 3 キャビティ
- 4 キャビティ表面
- 5 断熱層
- 6 第1のスライドコア
- 7 第2のスライドコア
- 8 第3のスライドコア
- 9 中子
- 11 固定側金型
- 12 可動側金型
- 13 ドレンタンク
- 14 連通部材
- 15、16 連通流路
- 17 連通管

【書類名】 図面

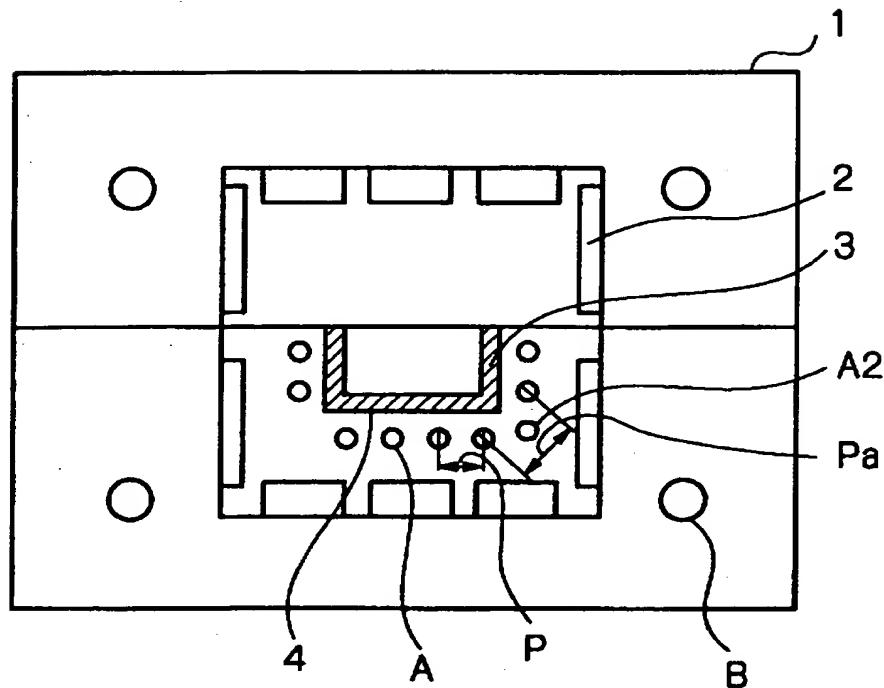
【図1】



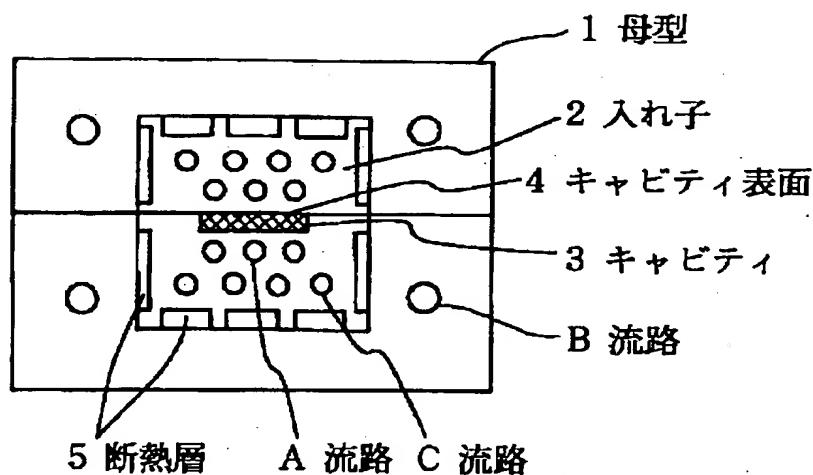
【図2】



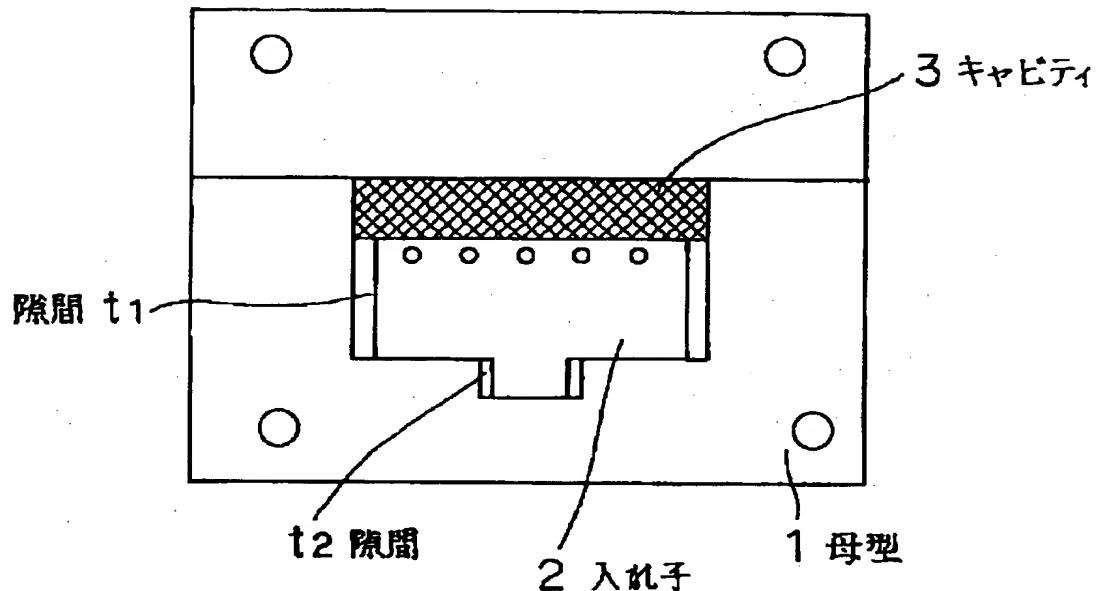
【図3】



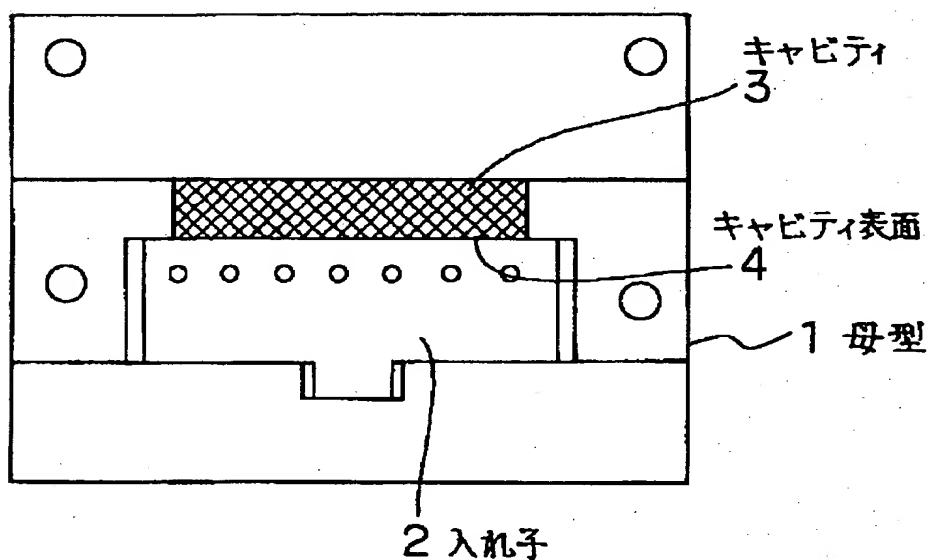
【図4】



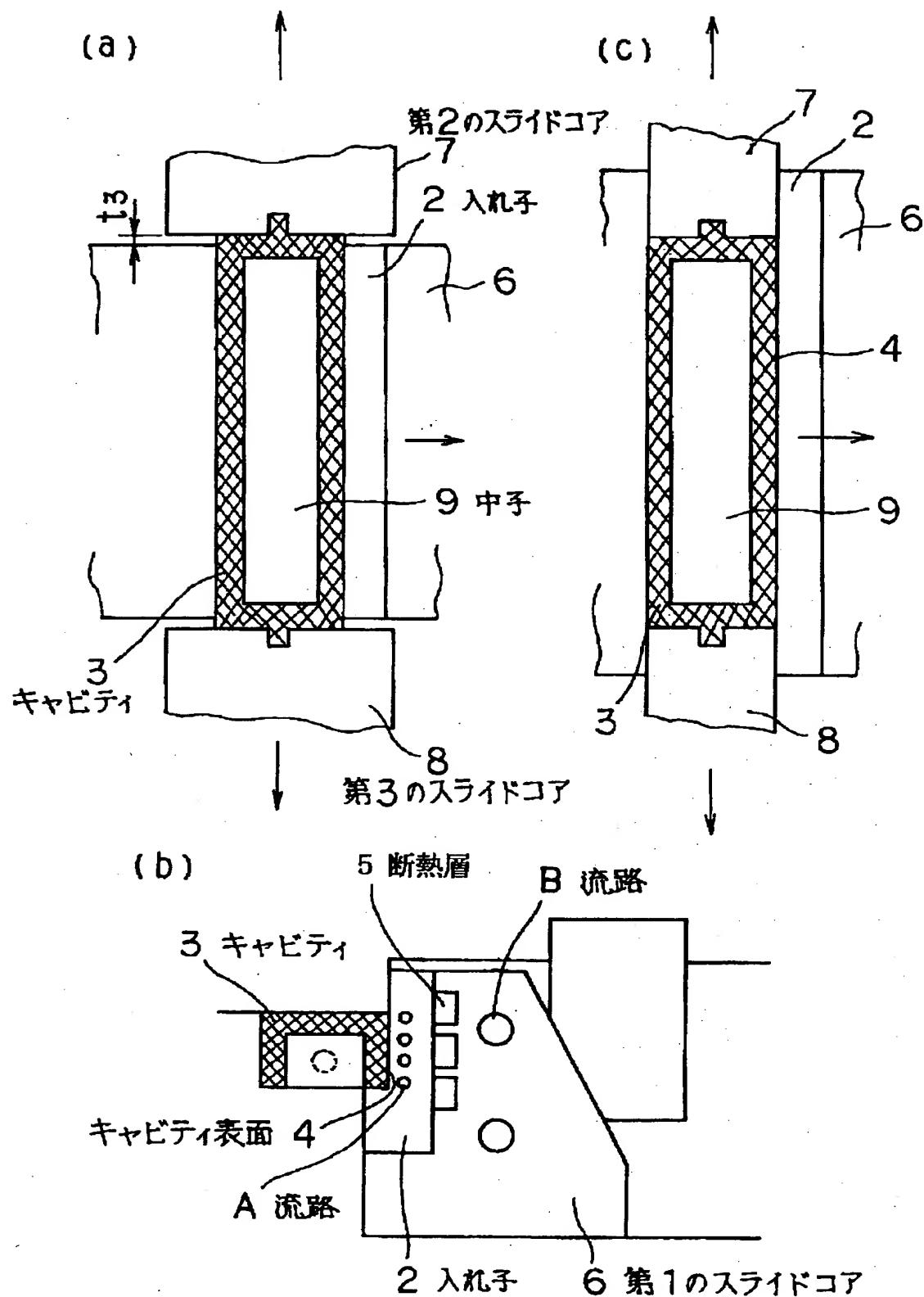
【図5】



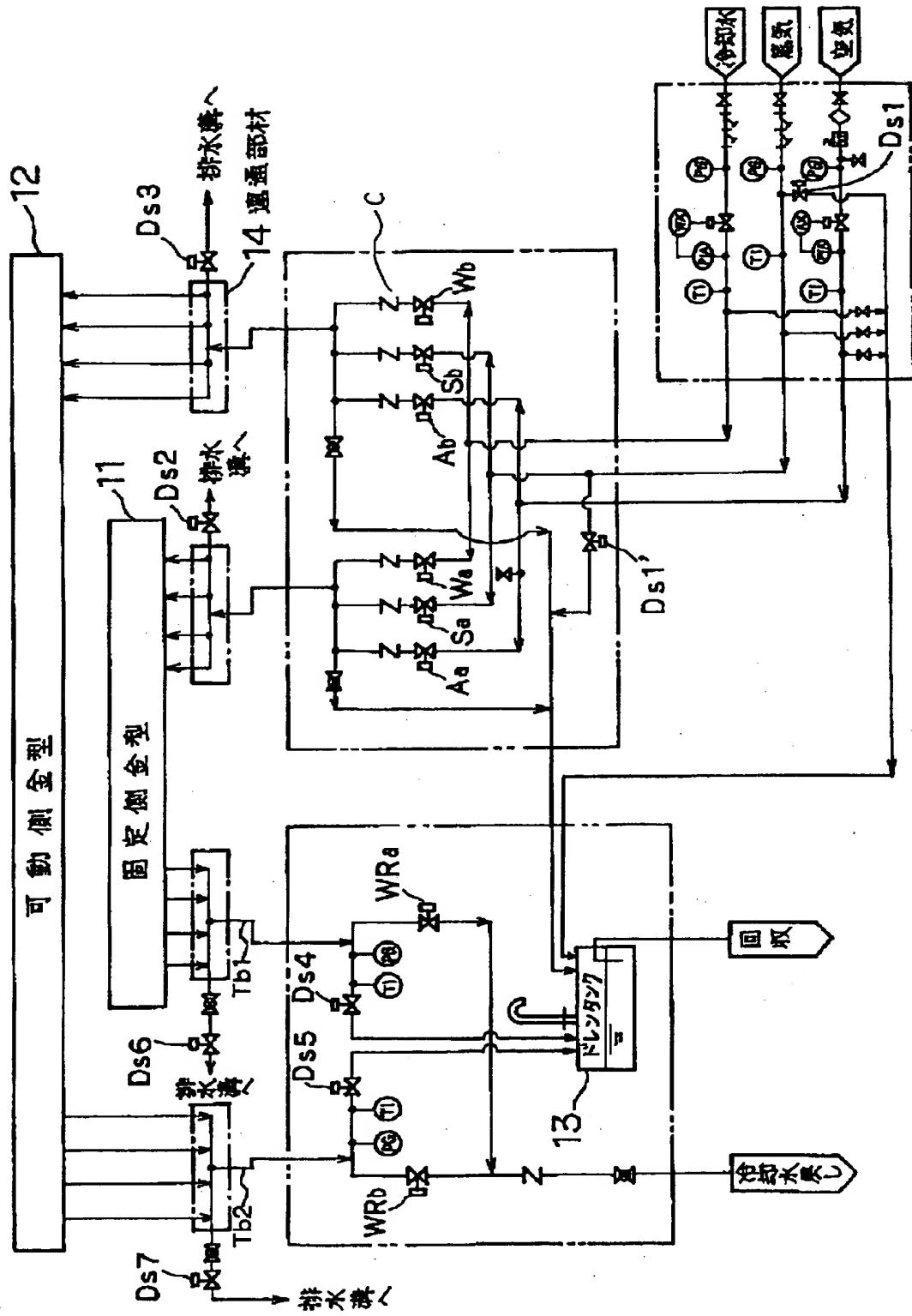
【図6】



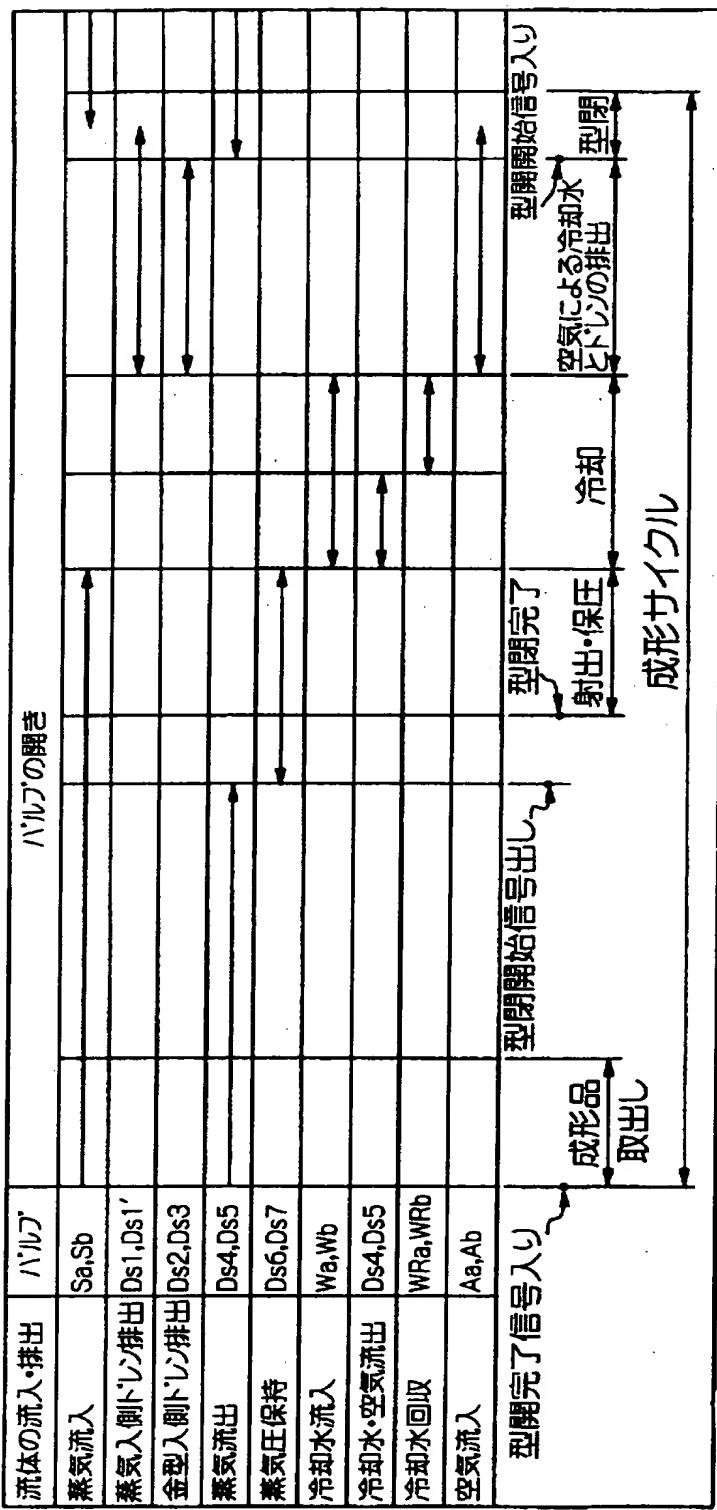
【図7】



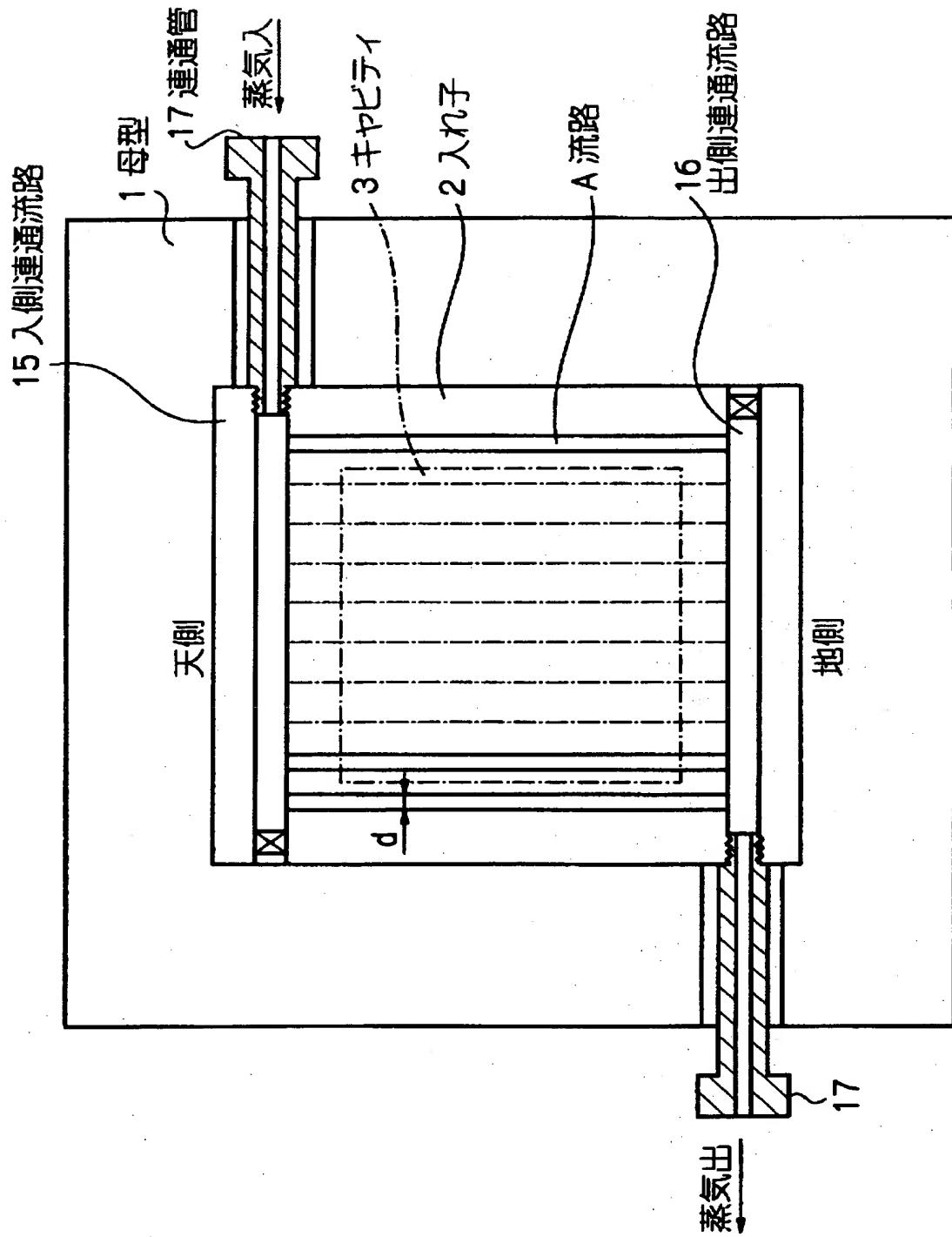
【図8】



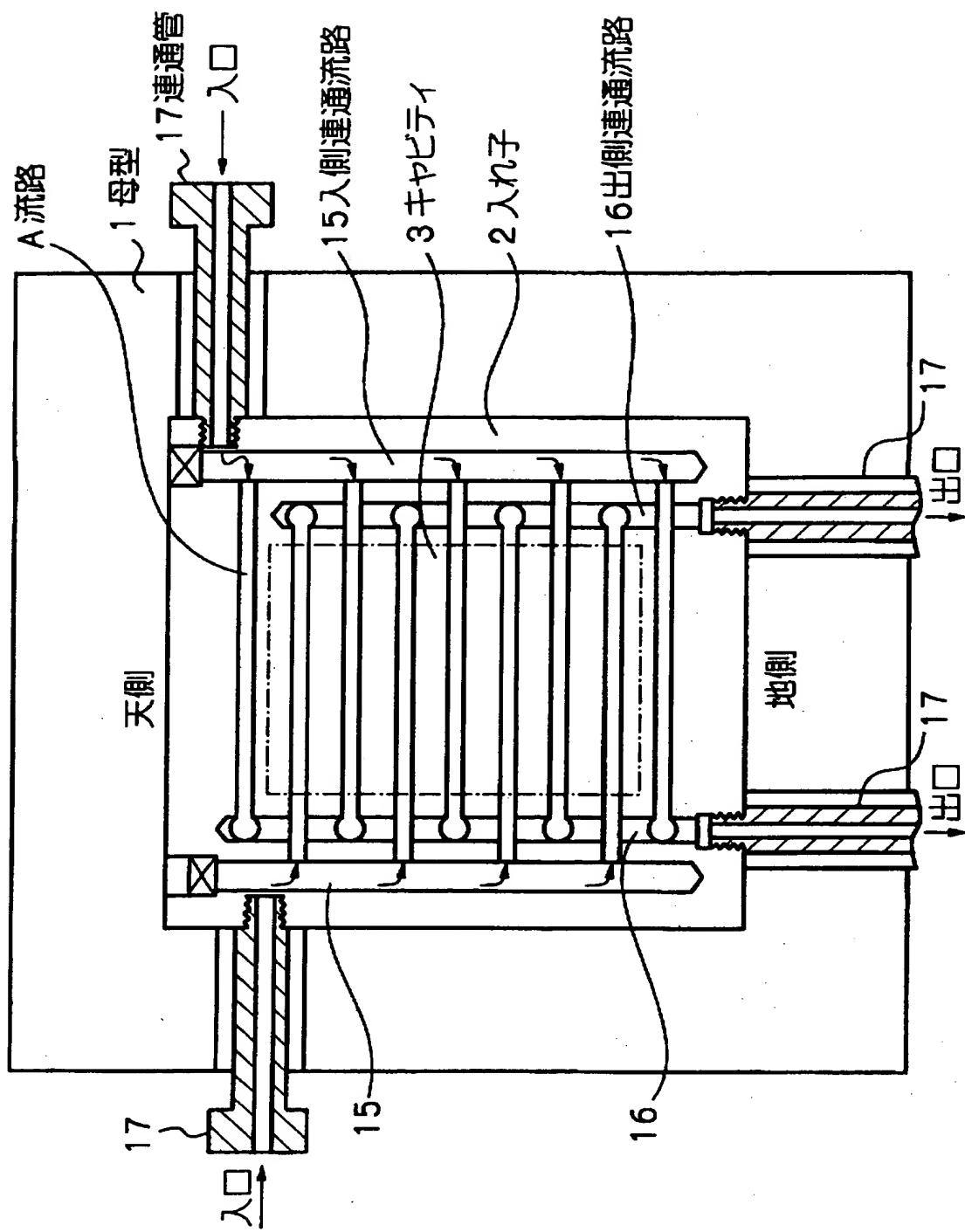
【図9】



【図10】



【図11】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 金型のキャビティ表面の加熱と冷却の切り替えを短時間に、容易に行なうことができる合成樹脂成形用金型並びに金型温度調整装置及び金型温度調整方法を提供する。

【解決手段】 母型1内に入れ子2を有し、母型1と入れ子2の間に断熱層を有し、入れ子2のキャビティ表面の近傍に、加熱媒体と冷却媒体を交互に繰り返し流入させる流路を一系列設けた金型であって、前記入れ子1と母型1の嵌合部分に入れ子2の膨張分を見込んで隙間 $t_1$ を設ける。

【選択図】 図5

【書類名】 手続補正書  
【整理番号】 P991372  
【提出日】 平成12年 1月 5日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【事件の表示】  
【出願番号】 平成11年特許願第375069号  
【補正をする者】  
【識別番号】 000185868  
【氏名又は名称】 小野産業株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100088328  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 金田 賀之  
【電話番号】 03-3585-1882  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】 特許願  
【補正対象項目名】 提出物件の目録  
【補正方法】 追加  
【補正の内容】  
【提出物件の目録】  
【物件名】 委任状 1

出願番号：11-375069

(A)10000020037

## 委任状

平成 11 年 11 月 16 日

私（私ども）は、

識別番号 100070219 若林 忠氏  
 識別番号 100088328 金田 暢之氏  
 識別番号 100106138 石橋 政幸氏  
 識別番号 100106297 伊藤 克博氏

を以て代理人として下記事項を委任します。

## 1. 特許出願

1. 上記出願又は平成 11 年

に関する手続

特許願第 126426 号

に基づく特許法第 41 条第 1 項又は実用新案法第 8 条第 1 項の規定による優先権の主張及びその取下げ

1. 上記出願に関する出願の変更、出願の放棄及び出願の取下げ
1. 上記出願に関する拒絶査定に対する審判の請求
1. 上記出願に関する補正の却下の決定に対する審判の請求
1. 上記出願に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は防護標章登録に基づく権利及びこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄
1. 上記出願に係る特許に対する特許異議の申立て又は商標（防護標章）登録に対する登録異議の申立てに関する手続
1. 上記出願に係る特許、特許権の存続期間の延長登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録又は商標（防護標章）更新登録に対する無効審判の請求に関する手続
1. 上記出願に係る特許権に関する訂正の審判の請求
1. 上記出願に係る商標登録に対する取消しの審判の請求に関する手続
1. 上記各項の手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ又は申立ての取下げ
1. 上記各項に関し行政不服審査法に基づく諸手続をなすこと
1. 上記各項の手続を処理するため、復代理人を選任及び解任すること

住 所

氏名又は名称

代表者

東京都中央区東日本橋三丁目4番14号

小野産業株式会社

代表取締役

社長 小野大介



認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第375069号
受付番号	10000020037
書類名	手続補正書
担当官	市川 勉 7644
作成日	平成12年 2月16日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】	委任状（代理権を証明する書面）	1
---------	-----------------	---

次頁無

【書類名】 出願人名義変更届  
【整理番号】 P991372A  
【提出日】 平成12年 3月23日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【事件の表示】  
【出願番号】 平成11年特許願第375069号  
【承継人】  
【識別番号】 000005887  
【氏名又は名称】 三井化学株式会社  
【承継人代理人】  
【識別番号】 100088328  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 金田 暢之  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 089681  
【納付金額】 4,600円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 承継人であることを証明する書面 1  
【援用の表示】 同日提出の平成10年特許願第159360号の手続補  
足書に添付するものを援用する  
【プルーフの要否】 要

## 認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第375069号
受付番号	50000354709
書類名	出願人名義変更届
担当官	市川 勉 7644
作成日	平成12年 5月10日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【承継人】

【識別番号】	000005887
【住所又は居所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【氏名又は名称】	三井化学株式会社
【承継人代理人】	申請人
【識別番号】	100088328
【住所又は居所】	東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階
【氏名又は名称】	金田 賀之

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [000185868]

1. 変更年月日 1997年 6月 3日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都中央区東日本橋3丁目4番14号

氏 名 小野産業株式会社

出願人履歴情報

識別番号 [000005887]

1. 変更年月日 1997年10月 1日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号  
氏 名 三井化学株式会社

